

国际半导体产业协会 (SEMI) 预计, 2018 年, 全球半导体设备销售额将增长 9.7%, 达到 621 亿美元, 超过去年创下的 566 亿美元的历史新高。

其中, 韩国今年连续第二年成为全球最大设备市场, 中国大陆今年采购半导体设备金额将正式挤下中国台湾, 成为全球第二大市场; 中国台湾则连续二年衰退, 继去年遭韩国超越后, 今年再被中国大陆超越, 退至第三。

今年, 除了中国台湾、北美和韩国销售金额呈现下滑外, 其他区域都增长。中国大陆增幅 55.7% 居首, 其次为日本 32.5%, 以东南亚为主的其他地区为 23.7%, 欧洲增长率为 14.2%。

SEMI 预估, 明年韩国、中国大陆和中国台湾仍将维持前三大市场地位, 且三者排名不变。韩国设备销售估计将达到 132 亿美元, 中国大陆 125 亿美元, 中国台湾 118.1 亿美元。预估明年只有中国台湾、日本和北美三个地区呈现增长。

SEMI 认为, 受全球经济增长放缓以及各种因素影响, 明年全球半导体设备销售金额下滑 4%, 终止 2016 年以来连续三年增长率为长的态势。不过, 到 2020 年, 在 AI、5G 启动半导体另一波增长下, 预估全球半导体设备将再度强劲增长 20.7%、达 719 亿美元。

业界人士指出, 半导体设备销售状况是观察半导体业景气的重要指标, 明年半导体设备销售转为负增长, 意味指标大厂投资放缓, 是产业景气转弱的讯号, 台积电、联发科、英特尔、三星、美光等国内外指标大厂都将受影响。

2020 年的增长前景要乐观得多, 届时所有地区市场预计都将实现增长, 其中韩国市场的增幅最大, 其次是中国和世界其他地区。